



## HTC Silikonfreie Wärmeleitpaste 20ml

Artikel-Nr: EHTC20ML

Lagerbest Sofort Lieferbar (16)  
and:

CHF 12.10

|     |                      |           |             |
|-----|----------------------|-----------|-------------|
| 6+  | <del>CHF 12.10</del> | CHF 11.50 | (4% sparen) |
| 12+ | <del>CHF 11.50</del> | CHF 10.90 | (9% sparen) |

## Beschreibung

Die HTC Wärmeleitpaste wird dort empfohlen, wo eine effiziente und zuverlässige thermische Kopplung von elektrischen und elektronischen Komponenten erforderlich ist oder zwischen allen Oberflächen, bei denen Wärmeleitfähigkeit oder Wärmeableitung wichtig sind. Diese Wärmeleitpaste kann auf die Basis und die Befestigungsbolzen von Dioden, Transistoren, Thyristoren, Kühlkörpern, Silikongleichrichtern und Halbleitern, Thermostaten, Leistungswiderständen und Heizkörpern aufgetragen werden.

## Technische Daten

- Ausgezeichnete Anti-Kriech-Eigenschaften
- Hohe Wärmeleitfähigkeit: 0,90 W/m.K
- Weiter Betriebstemperaturbereich: -50 °C bis +130 °C
- Geringer Gewichtsverlust durch Verflüchtigung
- Auch als Aerosol erhältlich (HTCA)
- Geringe Toxizität

## Gefahrenpiktogramme



## Zusätzliche Information

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Hersteller         | Electrolube                  |
| Material           | Silikonfreie Wärmeleitpasten |
| Gebinde            | Kartusche                    |
| Gebindegrösse (ml) | 20                           |

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Temperaturbereich Einsatz      | -50 °C bis +130 °C |
| Durchschlagsfestigkeit (kV/mm) | 42                 |
| Wärmeleitfähigkeit (W/m.K)     | 0.9                |